

디자인 코너

FPGA 기반 임베디드 시스템 디자인의 플로어플래닝

By Paul Glover

Product Applications Engineer Xilinx Inc.

프로그래머블 시스템을 위한 플랫폼인 FPGA(field programmable gate arrays)에 임베디드 프로세서 코어의 주입 기술이 또 한 단계 발전함에 따라, 첨단 프로그래머블 로직의 혁신적인 이점들이 드러나고 있다. 전자 장비 제조업체들은 저가, 고성능의 임베디드 프로세서 코어들을 맞춤화 할 수 있는 FPGA 회로와 결합시킴으로써 자신들의 특정 애플리케이션을 위한 주문형 칩들을 보다 적은 비용으로 보다 빠르게 출시할 수 있게 되었다.

이 최첨단 기술을 제대로 사용하기 위해서는 디자이너들이 설계 요건들을 충족시키면서 디자인을 구현할 수 있게 해주는 강력한 설계 툴들이 필요하다. 플로어플래너는 이러한 설계 요건들을 충족시킬 수 있도록 도와주는 많은 툴들 가운데 하나이다. 플로어플래닝은 디자이너가 임베디드 프로세서와 관련 IP 및 이들의 주문형 로직에 대한 배치 및 그룹화를 통제할 수 있도록 해줌으로써 복잡한 시스템온칩 개발 과정을 단순화해 주고, 전체적인 시스템 성능을 향상시켜 준다.

여기서는 PowerPC 코어를 DDR 메모리 컨트롤러 및 LCD 컨트롤러와 통합시키는 임베디드 시스템의 개발에 있

동합시키는 임베디드 시스템의 개발에 있 어서 플로어플래너(Floorplanner)를 사용 하는 방법을 보여 주고자 한다.

다이어그램 "A"에서 볼 수 있듯이, DDR 메모리 컨트롤러는 고속 PLB(Processor Local Bus)를 통해 PPC에 연결되어 있어 명령어 및 데이터 트랜잭션을 위해 메모리를 고속으로 액세스한 수 있게 해준다.

LCD 컨트롤러의 대역 요건들은 보다 낮아서 상대적으로 속도가 느린 OPB(On-Chip Peripheral Bus)를 통해 PPC에 연결 시킬 수 있도록 해준다. OPB는 보다 느린 Peripheral Core들을 PLB2OPB 브리지를 통해 PLB에 연결시켜 준다.

우리의 예제는 두 개의 온칩 메모리 컨 트롤러와, Xilinx Virtex-II Pro 디바이스 의 인기 있는 특징인 블록 RAM의 사용에 대해서도 보여 준다.

시스템 블록도에서 볼 수 있듯이, 우리의 임베디드 시스템 디자인은 다른 버스 컨트롤러들의 추가도 쉽게 지원할 수 있다.

시스템 생성

임베디드 시스템의 설계 및 작성은 시스템 생성기를 사용하여 원하는 프로세서 (와 관련 컨트롤러들)의 패러미터들을 정의하고 임베디드 시스템—일반적으로 프로세서 코어와 버스 구조물들은 물론기존의 IP도 포함한다—의 소스 디자인

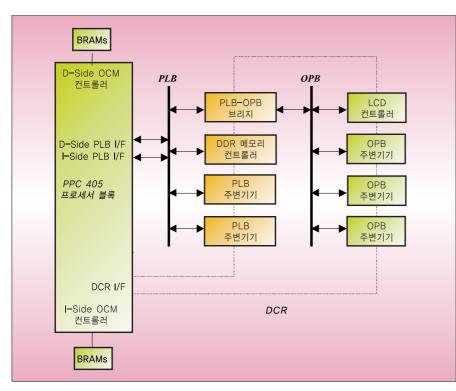


그림 1: DDR 메모리 컨트롤러를 PPC와 연결시킴으로써 메모리를 고속으로 액세스할 수 있다.

을 생성함으로써 간단하게 할 수 있다.

시스템 생성기는 처음 시작할 때 필요한 소프트웨어 헤더 파일들도 생성한다.

이러한 툴들은 하드웨어와 소프트웨어 디자이너들이 동시에 임베디드 시스템의 개발에 착수할 수 있도록 해준다. 하드웨어 디자이너의 경우, 시스템 생성기는 시스템의 모든 주요 부품들을 조립하고 주변기기의 정의, 주변기기의 생성, 그리고 프로세서, 주변기기 및 시스템 버스 상의 수백 개에 달하는 핀들의 연결 작업을 자동화하는 뎨 필요한 모든 파일들을 생성해 준다.

소프트웨어 개발자들의 경우, 시스템 생성기는 하드웨어와 소프트웨어의 시스템 절충을 수행하는 데 있어서 많은 도움을 주며, 하드웨어와 소프트웨어의 최적화를 원활하게 해준다.

시스템 생성기를 사용할 수 없을 경우에는 시스템 생성을 수작업으로 해야만 하기 때문에 전체적인 시스템 설계 시간과 복잡성이 증가하게 된다.



플로어플래닝

많은 EDA 벤더들이 공급하고 있는 또 다른 툴은 Floorplanner이다. Floorplanner는 하드웨어 디자이너가 중요한 모든 기능들과 관련 있는 로직의 배치를 제어하고, 이것이 일단 디바이스 내에 구현되고 난 뒤에는 그 레이아웃을 살펴볼 수 있도록 해준다. 우리의 임베디드 시스템 예에서, Floorplanner는 디자이너가 프로세서와 관련 주변기기들의 배치를 살펴보고 제어하도록 도와줄 수 있다. 어떤 경우에는 이러한 주변기기들의 배치가 디자인의 성능 요건들을 충족시키는 데 있어서 매우 중요한 역할을 할 수도 있다.

앞서 언급했듯이, PowerPC 405 코어는 온칩 메모리(OCM) 컨트롤러를 포함하고 있다. OCM 컨트롤러는 64 비트

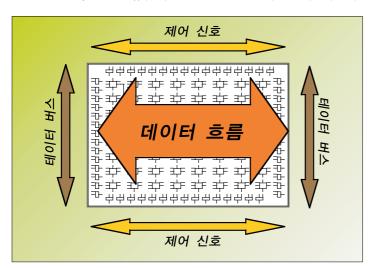


그림 3: 제어 신호들을 위한 I/O는 FPGA의 상단이나 바닥에, 그리고 데이터 버스들을 위한 I/O는 좌측이나 우측에 배치되어야 한다.

의 ISBRAM(Instruction-Side Block RAM)과 32 비트의 DSBRAM(Data-Side Block RAM) 양쪽에 대한 인터페이스를 제공한다. OCM 컨트롤러는 최대 16 MB의 DSBRAM과 16 MB의 ISBRAM을 어드레스할 수 있다. OCM의 주된 장점들 가운데 하나는 이것이 고정된 실행시 지연 시간을 보장한다는 데 있다. FPGA의 이러한 타이밍 요건을 충족시키기 위해서 하드웨어 디자이너는 OCM 컨트롤러 인터페이스에 관해 OCM 블록 RAM(BRAM)의 배치를 제어하지 않으면 안 된다. DSBRAM은 PPC 405 코어 위에, ISBRAM은 그 밑에 배치되어야만 한다. 플로어플래너는 이러한 상대적인 레이아웃을 제어할 수 있는 한 가지 방법으로서, 어쩌면 가장 쉬운 방법일지도 모른다.

플로어플래너는 로직을 살펴보고 배치할 수 있는 능력을 제공하지만, 성공적인 플로어플래닝을 위해서는 사용자가 지켜야 할 사항들이 몇 가지 있다. 잘 된 플로어플래닝은 임베디드 시스템의 성능을 향상시킬 수 있지만, 잘못 된 플로어플래닝은 피해를 가져올 수 있다. 다음의 지침 몇 가지를 살펴 보자:

지침 1: 하드웨어 디자이너로 하여금 자신의 디자인에 대한 플로어플랜을 레이아웃 하기 전에 그 디자인과 목표 아키텍처에 대한 상세한 지식을 갖도록 만들자. 이러한 지

식은 올바른 디자인의 배치와 하드웨어 이용을 결정하는 데 있어서 매우 중요하다.

지침 2: FPGA의 물리적 레이아웃은 I/O 레이아웃에 최적이다. 제어 신호들을 위한 I/O는 FPGA의 상단이나 바닥에, 그리고 데이터 버스들을 위한 I/O는 좌측이나 우측에 배치되어야 한다. 이는 FPGA의 배선 자원들을 가장 효과적으로 사용함으로써 최적의 성능을 얻도록 해준다.

지침 3: 산술 기능들은 일반적으로 전용의 캐리 체인(carry-chain)들을 이용한다. 캐리 체인은 특정한 수직 방향

으로 놓인다. 예를 들어, 10 비트의 카운터 는 디바이스의 바닥에서 상부 를 향해 수직 방향으로 놓인 캐리 체인을 갖는다. 버스 의 최하위 비 트를 바닥에 배치하고 최상 위 비트는 상 단에 배치하면 디자인이 이러 한 방향을 이 용하게 된다.

지침 4: 플로어플래너는 계층 구조에 의해 로직을 표시하므로 로직을 공통

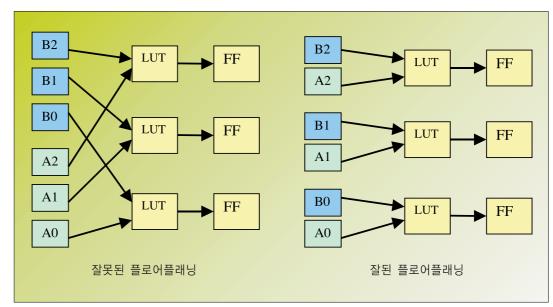


그림 6: 잘 된 플로어플래닝은 임베디드 시스템의 성능을 항상시킬 수 있지만, 잘못 된 플로어플래닝은 피해를 가져올 수 있다.

의 그룹이나 영역으로 한间 묶기가 쉽다. 계층 구조에 의한 그룹화는 로컬 배선 자원들을 이용함으로써 배선 지연을 줄이고 회로 성능을 향상시킨다.

지침 5: 관련 I/O 버스들을 인터리브 시킴으로써 하드웨어 엔지니어는 배선 지연을 줄일 수 있다. 이는 버스들이



추가적인 로직에 연결되지 않는 한 가치 있는 기술이다. 레이아웃 상의 결정을 내릴 경우에는 반드시 디자인을 전 체로서 바라보도록 하자.

이러한 요령들을 임베디드 시스템 디자인에 적용함으로써 하드웨어 엔지니어는 디자인을 손쉽게 조직 및 레이아웃 할 수 있다. 임베디드 시스템의 플로어플래닝에 착수하기 위해 디자이너는 먼저 서로 다른 그룹들에 로직을 할당하지 않으면 안 된다.

전형적인 그룹은 설계 계층 구조를 토대로 한다. 계층 구조는 임베디드 시스템에서 자연스러운 경계를 제공하며, 플로어플래너가 그룹을 생성하는 데 손쉽게 사용할 수 있다. 시스템 생성기는 자신이 생성하는 시스템의 각 블록을 독자적인 특유의 계층 구조 리퍼런스를 이용하여 생성하므로 임베디드 시스템 디자인의 그룹 정의가 간단해진다.

일단 폴로어플래닝 할 그룹들이 생성되고 나면, 디자이너는 그룹들을 배치할 물리적 영역들을 할당할 수 있다. 그룹의 배치는 앞서 설명했던 요령들과 설계 레이아웃을 토대로 이루어져야 한다.

레이아웃의 제약 사항들

플로어플래너는 다음과 같이 개별 로직 블록들이나 그룹들을 물리적 위치에 제약 시키기 위한 세 가지 방법을 제공 한다:

1) 첫 번째 방법에는 로직 부품을 특정한 물리적 위치나 부품에 배치하는 작업이 수반된다. 예를 들어, 디자이너는 데이터 버스의 출력인 비트 10을 디바이스의 핀 37에 할당할 수 있다. 이런 유형의 할당은 어떠한 융통성도 허용하지 않는다. 배치 및 배선 툴들은 비트 10을 위한 출력 드라이버를 핀 37에 배치하지 않으면 안 된다. 이 방법은 로직 부품들의 그룹에도 적용할 수 있다.

2) 두 번째 방법에는 로직이나 로직 그룹을 물리적 영역에 할당하는 작업이 수반된다. 이 방법이 흔히 사용되는이유는 배치 및 배선 툴들이 영역 그룹 내에 있는 로직을 이리저리 움직여 봄으로써 최적의 배치 및 배선 결과를 얻

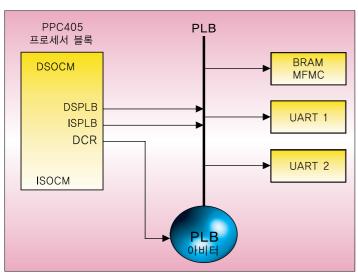


그림 7: BRAM과 PPC 406는 디자인 성능을 극대화하기 위해 특정 위치들로 제한된다.

을 수 있도록 해주기 때문이다. 이 방법에 대해서는 나중에 설명할 것이다. 시스템 디자인의 최적화를 위해서 보다 강 력한 플로어플래너들은 중첩되는 그룹들을 지원하며, 플로 어플랜을 수행한 영역 내에 플로어플랜을 수행하지 않은 로직을 구현하는 기능도 지원한다.

3) 세 번째 방법에는 RPM(Relationally Placed Macros) 의 생성 작업이 수반된다. RPM은 로직 구성 요소들의, 서로에 대해 상대적인 레이아웃을 정의한다. 그러나 이 로직의 정확한 배치는 배치 및 배선 툴들에 의해 결정되므로 디자인의 성능을 최적화할 수 있다. 예를 들어, 룩업 테이블(LUT)은 플립플롭과 동일한 슬라이스에 배치할 수 있다. 슬라이스는 다른 슬라이스 바로 위에 배치할 수 있다. RPM은 디자이너에게 특정 모듈들의 레이아웃을 통제할수 있도록 해주지만, 배치 및 배선 툴들을 완전히 제한하지는 않는다.

이러한 요령과 방법들을 임베디드 시스템 디자인에 적용함으로써 하드웨어 디자이너들은 특정 부품들의 배치를 제어하고, 전반적인 디바이스 레이아웃(영역 그룹들)을 개선하며, 각 부품들 서로에 대해 특정 부품들의 배치를 제어할 수 있다(RPM).

여기서는 PPC 405를 이용하여 앞서 살펴 보았던 몇몇 요령과 방법들을 설명한다. 이것은 여러 개의 UART와 하나의 BRAM 컨트롤러로 구성된 임베디드 디자인이다.

이 디자인에서 그룹들은 시스템 생성기에 의해 생성된 계층구조적인 경계 상에 생성된다. PLB Arbiter, UART 및 BRAM 메모리 컨트롤러에 대해 영역 그룹을 생성할 수 있다. BRAM과 PPC 405는 디자인의 성능을 극대화하기 위해 특정 위치들로 제한된다.

이 디자인의 플로어플랜을 보여주고자 포함시킨 예제를 참조하기 바란다.

영역 그룹의 할당은 그 영역으로 제한된 로직에게 충분한 자원들을 허용해야만 한다는 점에 주목하자.

보다 강력한 플로어플래너들은 사용자에게 각 영역 그룹에 필요한 자원들의 수를 알려줄 수 있다.

예제의 영역 그룹들은 그 구현에 실제로 필요한 것보다 두 배에 해당하는 자원들을 포함하고 있다.

이는 플로어플래닝 된 영역 내에 로직(그룹 내에 포함되지 않은)을 추가로 배치할 수 있도록 함으로써 디자인을 한층 더 최적화할 수 있게 해준다.

BRAM 메모리 컨트롤러는 다이의 중앙부에 할당되어 있어 모든 BRAM 구성 요소들과 PPC 405 코어를 똑같이액세스할 수 있도록 해준다.

이 디자인 내의 Block RAM은 PPC 405를 위한 데이터와 명령어들을 포함하고 있다. UART1과 UART2는 I/O 가까이에 위치해 있어 입력에서 클럭, 그리고 클럭에서 출력까지의 시간을 최소화 시킬 수 있도록 해준다.

PLB 마스터는 CPU Instruction Side PLB 인터페이스와 CPU Data Side PLB 인터페이스의 두 개가 있다.

이 때문에 PLB Arbitor가 PPC 405 코어의 가까이에 배치되어 있다. 그 구현 결과는 다음과 같다.

각 영역 그룹에 할당되는 로직은 그 영역의 제약 사항에 따라서 배치된다.

또한 디자인의 성능을 높이기 위해 추가적인 로직이 혼합된다. 이는 각 영역 그룹의 할당시 여분의 공간을 남겨



둬야 하는 또 다른 이유를 보여준다.

플로어플래닝의 가치

저가의 고성능 프로세서를 프로그래머블 로직 디바이스에 임베디드 시킴으로써, 칩 개발자는 총 시스템 성능을 향 상시킬 뿐만 아니라 프로그래머블 로직이 갖는 전통적인 적시 출시의 이점도 누리게 된다. 앞서 개괄한 요령과 절차들을 따른다면, 플로어플래닝은 자원의 활용, 디자인 플래닝, 그리고 FPGA 내의 임베디

드 시스템 구현에 부가 가치를 부여해 줄 것이다. □